

一貫製造ラインで高品質・短納期・低コストを実現



ジェイデバイス

株式会社 ジェイデバイス

事業・商品・技術の特徴

■事業内容 半導体製造後工程

- ・パッケージアセンブリ(組立)
- ・ファイナルテスト(完成品検査)

【宮城地区で製造している代表パッケージ】

QFP (QFP, LQFP)	
BGA, PBGA (Single, Stacked)	
FCBGA (C4, Au ball)	

イチ押し!車技術

情報・エンターテインメント
・オーディオ、MP3、ナビゲーション、ゲーム機、
・ドライブレコーダーシステム、
・10キーリモコンコントロール
・Bluetooth, ETC
※用途: 車に
QFP, PBGA, LQFP, BGA, SOP

安全性
・エアバッグ、ABS
・車検対応センサー
※用途: 車検対応
QFP, QFP

ドライブングコントロール
ESP, VSC, ABS, etc.
※用途: 車に
HQFP, QFP, QFP

エンジンコントロール
・トリック、ECUコントロール
・エンジンルーム内Driver IC
・HEVインバーター
※用途: 車に
HQFP, QFP, Power Module

ASSP, モーター DR, パワー IC, etc
コンパクト、高信頼性
HTSOP, HQFP, QFN, SOP, TO18

快適さ
・エアコン
・パワーウィンドウ
・ドアコントロール
※用途: 車検対応, HCF, QFN, EP, HSOP, QFP

生産品目等

品目	車			車以外		
	—	—	—	—	—	—
ロット	—	—	—	—	—	—
サイズ	—	—	—	—	—	—
精度	—	—	—	—	—	—
材質	—	—	—	—	—	—
取引先	—	—	—	—	—	—
売上比率(%)	—	—	—	—	—	—

設備

名称	型式・能力	台数
ダイサー	—	—
ダイボンダー	—	—
ワイヤーボンダー	—	—
モールドプレス	—	—
レーザー捺印機	—	—
ボール付機	—	—
洗浄機	—	—
リフロー炉	—	—
バックグランド	—	—
フリップチップボンダー	—	—

連絡先

Tel	0224-83-5111
Fax	0224-83-5116
E-mail	chuichi.akagi@j-devices.co.jp
URL	http://www.j-devices.co.jp/
担当者役職・氏名 / 人事部 総務担当 赤城 忠一 (宮城地区)	

【ジェイデバイスの沿革】

- 1970年 大分県佐伯市に(株)仲谷電子製作所を設立
- 1996年 仲谷マイクロデバイス(株)に社名変更
- 1999年 ISO9002認証取得【現在 ISO9001(2000)】
- 2002年 竹田東芝エレクトロニクス、電子技研大分と合併
- 2005年 ISO14001認証取得
- 2008年 ISO/TS16949認証取得
- 2009年 東芝、アムコーテクノロジー社と資本提携
東芝LSIパッケージソリューションの後工程譲受
株式会社ジェイデバイスに社名変更
- 2012年 富士通セミコンダクターより後工程拠点譲受
- 2013年 ルネサスエレクトロニクスより後工程3拠点を譲受



宮城地区工場外観
2012年12月～
ジェイデバイスとして操業開始

企業概要

本社	〒875-0053 大分県臼杵市大字福良字竹ヶ下1913番2	
宮城の拠点	〒989-1304 柴田郡村田町大字村田字西ヶ丘1番地の1	
面積	【敷地】69,470㎡ / 【工場】16,452㎡	
海外拠点	—	
代表者	代表取締役社長 仲谷 善文	
設立	1970(S45) / — / —	従業員 4,700名
資本金	51億1,700万円	
認証取得	ISO9001、ISO14001、ISO/TS16949	
資格取得	—	

業務範囲

- 素材
- 企画/開発
- 設計
- 試作/小ロット
- 量産
- 組立/検査
- 評価
- 設備メンテ等

鋳造
ダイカスト

鍛造

プレス

樹脂成形

ゴム成型

電装品

表面処理

縫製
皮革

機械加工

ばね

金型
治工具

自動機

製缶
板金

ソフト
ウェア

その他